

**表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)(HWW-20PWシリーズ)(1パック10本入)**

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。  
 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結)  
 ジャンプソケット(JS-1)(117ページ参照)(JSW-1)(49ページ参照)を  
 抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。)  
 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。  
 リフロー対応型

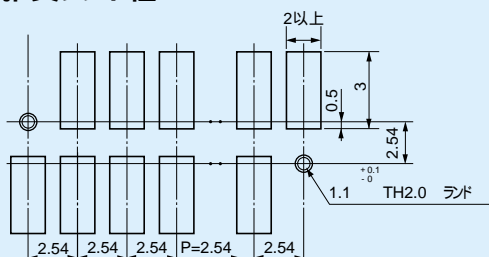
材質  
 ピン部.....黄銅  
 樹脂部.....PCT黒色(UL94V-0)

**品番**

品番	L	処 理
HWW-20PW-G	6.5	ニッケル下地金メッキ
HWW-20PW-S	6.5	ニッケル下地スズメッキ
HWWH-20PW-G	8.2	ニッケル下地金メッキ
HWWH-20PW-S	8.2	ニッケル下地スズメッキ

電流容量.....3A  
 絶縁抵抗.....500M 以上  
 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間  
 使用温度範囲... - 40 ~ + 125

**推奨ランド径**



位置決めピンも電氣的に使用出来ます。

**御注文方法**

例 HWW-10PW-G

G : 金メッキ  
 S : スズメッキ

片側の極数を入れて下さい。  
 (この場合、合計ピン数は20Pとなります。)  
 HWW-1PWはHWP-2Pを御利用下さい。  
 HWWH-1PWはHWHP-2Pを御利用下さい。  
 (この場合、位置決めピンは付きません。)  
 極数指定のない場合、最大極数20PWを  
 納品します。

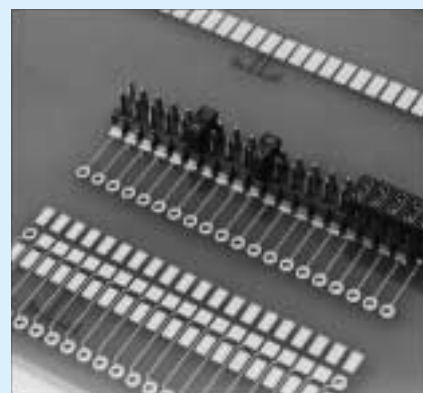
位置決めピンなしでも製造出来ます。  
 御相談下さい。

**実装時の御注意**

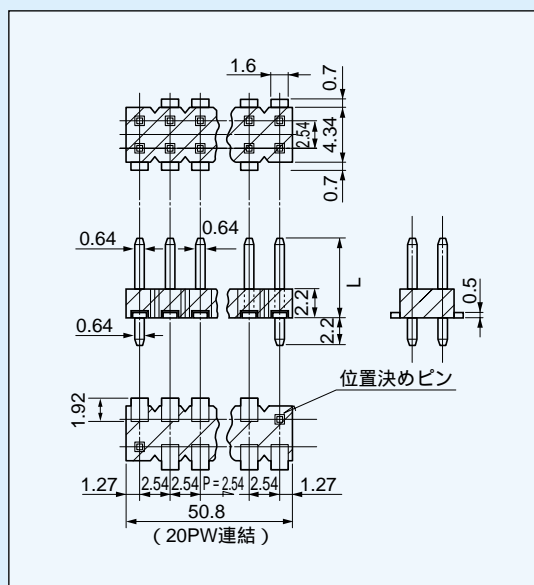
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数カ所に接着剤をつけて下さい。



**使用例**



JS-1(117ページ参照) JSW-1(49ページ参照) 使用した場合



表面実装用